



製品カタログはこちら →

今すぐ購入 →

型番	STT-VW-A
熱伝導率	12 W/m・K (ASTM D5470に準拠)
JANコード	4524945013148
寸法	30mm×30mm×厚さ0.5mm

備考	<p>両面粘着タイプ ベースポリマー シリコーン 熱抵抗値 0.45 °C・cm²/W 硬さ 30 JIS Type E 比重 2.4 体積抵抗率 $\geq 1 \times 10^{10}$ Ω・cm 絶縁破壊電圧 0.9 AC kV/mm 難燃性 UL-94規格：V-0 使用温度範囲 -40°C～150°C 絶縁性 日本製 RoHS 2.0適合 本製品はCEマークは取得しておりません。</p>
----	---

特長	<ul style="list-style-type: none"> ・発熱体（CPU等）と放熱体（CPUクーラー等）の間に挟んで使用します。 ・熱伝導率12W/m・K（ASTM D5470準拠）を実現しました。 ・特有の磁場配向技術により炭素繊維の持つ高い熱伝導率を利用し、ポリマーの持つ柔軟性や密着性などの維持を両立した放熱シートです。 ・CPUやGPU、エネルギー密度の高いLEDなど、高発熱部位の冷却を可能とし、低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えていることから、スイッチ等の接点付近での使用も可能です。 ・ポリマー由来の粘着性を残すことで両面粘着を付与したタイプであり、固定、追従性に優れた高熱伝導シートです。両面に多少の接着剤が入っている為、粘着性能がUPし、取り扱いが簡単です。（粘着力は強めです） ・Intel Socket LGA115x CPUの冷却に最適な熱伝導シートです。 <p>『放熱シートの取付方法』 ←ココをクリックすると、基本的な取付方法をご参照いただけます。</p>
----	--